



【800～1000万円】パワーデバイス（SiC モジュール）アプリケーションエンジニア
リーダー

大手半導体デバイスメーカーでの募集です。商品企画・商品開発（技術系）のご経験...

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

大手半導体デバイスメーカー

求人ID

1467811

業種

電気・電子・半導体

雇用形態

正社員

勤務地

群馬県

給与

800万円～1000万円

勤務時間

08:30～17:15

休日・休暇

【有給休暇】初年度23日1か月目から【休日】完全週休二日制 土日 祝日 夏季休暇 年末年始 【有給休暇】入社月に付与（...）

更新日

2024年06月21日 12:00

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

日常会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

大学卒：学士号

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2113032】

【職務内容】

SiCパワー製品（モジュール含む）の商品企画・仕様設計

・対象製品：

SiCまたはIGBTを使ったパワーデバイス（モジュール含む）

・主担当業務：

パワーデバイスの応用システムを扱う部署において、SiCまたはIGBT（モジュール含む）の商品企画および仕様設計を行うリーダー的な業務。

その他に、リファレンスデザインやデモシステムの企画/開発、新製品の商品企画活動（ビジネスプラン、仕様策定、技術動向調査）、顧客へのプロモーション活動やトラブルシューティングにおける技術支援活動

スキル・資格

■Must要件 ・ IGBTやSiCのパワーデバイスの体系的な評価（10年以上の経験） ・ パワーデバイスの仕様に関しての商品企画と顧客との仕様折衝（10年以上の経験） ■Want要件 ・ 自動車/産業分野パワーデバイスの業界全体に関するマーケット知識 ・ パワーデバイスの物理動作基礎知識

会社説明

ご紹介時にご案内いたします